

第九届材料基因工程国际论坛

第三轮通知

材料基因工程国际论坛自 2017 年至今已成功举办 8 届, 共有 310 余位(次) 海内外院士, 超过 20 个国家和地区的 410 余位(次) 海外代表、8000 余位(次) 国内代表参会。论坛促进了材料高效计算、先进实验和大数据等颠覆性关键技术的发展和应用, 推动了材料智能研发新理念、新范式的形成和“AI+材料”产业变革, 在国内外产生了较大影响。

为了进一步促进材料基因工程基础理论、前沿技术和关键装备的发展, 加速材料领域“人工智能+”科技创新和产业应用, 由全国新材料大数据创新联盟、中国材料研究学会主办, 西北工业大学、西北有色金属研究院、西安交通大学、北京科技大学、北京云智材料大数据研究院等联合承办的“第九届材料基因工程国际论坛”定于 2025 年 11 月 19-23 日在陕西省西安市召开。

论坛主题

1. 材料高效计算与智能设计 (集成计算/跨尺度计算/自主计算等)
2. 材料变革性实验技术 (高通量/自动/自主/智能实验等)
3. 材料科学智能与大模型 (AI for Materials)
4. 材料大数据与数据资源
5. 材料产业智能化发展与应用

时间节点

- 11 月 09 日: 在线注册、墙报提交截止
- 11 月 19 日: 现场注册 (陕西宾馆 18 号楼)
- 11 月 20 日: 开幕式、大会报告, 新材料大数据创新联盟会员大会
- 11 月 21-22 日: 分论坛报告、技术会议等
- 11 月 22-23 日: 材料基因工程领域 2025 年度项目实施方案论证会



论坛地点

西安市陕西宾馆，西安市雁塔区丈八北路 1 号（报道：18 号楼）

酒店预订方式：登录论坛官网 www.formge.cn



注册信息

登录论坛官网 www.formge.cn，或关注“北京云智材料大数据研究院”微信公众号，点击论坛报名。

提前注册：正式代表：人民币 2500 元（USD 350）

学生代表：人民币 1500 元（USD 200）

现场注册：正式代表：人民币 2800 元（USD 400）

学生代表：人民币 1800 元（USD 260）

论坛期间食宿统一安排，费用自理

注册费由北京云智材料大数据研究院代收并开具增值税电子发票，

发票内容为：会议费



联系方式

论坛网址：www.ForMGE.cn

论坛联系邮箱：mge@ustb.edu.cn（报告摘要）

mge-p@ustb.edu.cn（墙报摘要）

联系电话：白玲 13430355671（注册、参展咨询）

张楠 13552031742（联盟会员、墙报咨询）

冯芳：13759876237（论证会事项）

微信公号：北京云智材料大数据研究院

